

RoHS **Pb** **213 Series, 5 x 20 mm, Time-Lag (Slo-Blo®) Fuse**


Description

5x20mm time-Lag surge withstand glass body cartridge fuse designed to IEC specification.

Features

- Designed to International (IEC) Standards for use globally
- Available in cartridge and axial lead form
- Meets the IEC 60127-2, Sheet 3 specification for time-Lag fuses
- RoHS compliant and lead-free.

Applications

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Cartridge Certificates: NBK120802-E10480 A&C Leaded Certificates: NBK120802-E10480 B&D	1A – 5A 6.3A
	Certificates: 2003010207045592	200mA – 6.3A
	Recognised File: E10480 Guide: JDYX2	200mA – 6.3A
	File: 029862 Acc. Class: LR1422-30	
	File: 915515,811747	
	License: 40015638	200mA – 4A, 6.3A
	License: KM41462	200mA – 6.3A
		200mA – 6.3A

Electrical Characteristic for Series

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
150%	All Ratings	60 minutes, Minimum
210%		2 minutes, Maximum
275%		0.6 sec., Min.; 10 sec. Max.
400%		.15 sec., Min.; 3 sec. Max.
1000%		0.02 sec., Min.; 0.3 sec. Max.

Electrical Characteristic Specifications by Item

Amp Code	Ampere Rating	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Nominal Voltage Drop (mV)	Nominal Power Dissipation (W)	Agency Approvals								
																
.200	0.2	250	35A@250Vac	1.6000	0.22500	1500	1.6	x	x		x	x	x	x	x	
.250	0.25	250		1.0495	0.55500	1300	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x
.315	0.315	250		0.8475	1.14000	1100	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x
.400	0.4	250		0.5350	1.36000	1000	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x
.500	0.5	250		0.3700	2.90500	900	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x
.630	0.63	250		0.2750	4.80000	300	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x
.800	0.8	250		0.1635	9.42000	250	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x
001.	1	250		0.1165	19.20000	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.25	1.25	250		0.0817	27.15000	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01.6	1.6	250		0.0551	44.20000	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
002.	2	250		0.0452	92.70500	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02.5	2.5	250		0.0305	138.00000	120	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.15	3.15	250		0.0231	202.00000	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
004.	4	250	40A@250Vac	0.0170	226.50500	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	
005.	5	250	50A@250Vac	0.0116	314.00000	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	
06.3	6.3	250	63A@250Vac	0.0095	600.00000	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	

Temperature Derating Curve



Average Time Current Curves



Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat: (Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	260° C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5°C
 Heating Time: 5 seconds max.

Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Product Characteristics

Material	Body: Glass Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated Copper
Terminal Strength	MIL-STD-202G, Method 211A, Test Condition A
Solderability	Reference IEC 60127, Second Edition 2003-01, Annex A
Product Marking	Cap1: Brand logo, current and voltage Cap2: Agency approval marks Series
Packaging	Available in Bulk (M=1000 pcs/pkg) or on Tape/Reel (MRET1=1000 pcs/reel)

Operating Temperature	-55°C to +125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B: (5 cycles -65°C to +125°C)
Vibration	MIL-STD-202G, Method 201A
Humidity	MIL-STD-202G, Method 103B, Test Condition A. High RH (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours.
Salt Spray	MIL-STD-202G, Method 101D, Test Condition B

Dimensions

0213 000P



0213 000 XEP

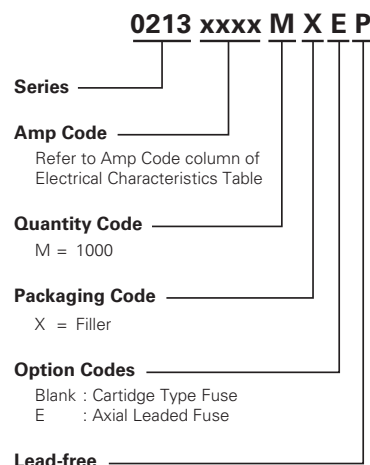


All dimensions in mm

Notes:

* Ratings above 6.3A have 0.8 mm dia lead

Part Numbering System



Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
213 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXE	N/A
Reel and Tape	N/A	1000	MRET1	T1=52mm (2.062")
Bulk	N/A	1000	MXG	N/A
Bulk	N/A	1000	MXB	N/A
Bulk	N/A	100	HX	N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9